

# 耐高温芯片封装单组分COB邦定黑胶

产品名称	耐高温芯片封装单组分COB邦定黑胶
公司名称	东莞市天诺新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇司马村三队12号B栋（注册地址）
联系电话	0769-81019906 18922548981

## 产品详情

东莞市天诺新材料科技有限公司为您提供电子元件COB邦定黑胶、COB底部填充黑胶、光亮型COB邦定黑胶、哑光型COB邦定黑胶。一、产品说明：TIANNUO

5109A耐高温芯片封装胶单组分环氧树脂胶，是IC邦定之最佳配套产品。IC电子晶体的软封装用，适用于各类电子产品，例如计算机、PDA、LCD、仪表等。其特点是流动性适中、流量稳定、易于点胶成型。固化后具有阻燃、抗弯曲、低收缩、低吸潮性等特性，能为IC提供有效保护。专为适应无铅工艺而设计的耐高温封装剂。